



## MEF 2021 出展社・スポンサーハイライト Part II

### MEF2021 の出展社・スポンサーが出揃う

### バーチャルブースツアー、着々と準備進行中、

MEMS Engineer Forum (MEF)の開催が迫っています。開催月となり、出展社・スポンサーがほぼ出揃いました。

一方、実行委員会・事務局では現在、初めての試みとなる MEF バーチャルブースツアーの準備を進めています。オンライン展示に活力を演出するため、MEF ならではの視点で、各社の展示内容をご紹介します、ツアー参加者とのライブ感を共有頂くという趣向です。

この度、6 人のツアーリーダーが以下のように決定いたしました。これまで MEF の発展と運営に貢献されてきたオーソリティの方々です。ツアー参加者は、自由にご所望のツアーを選択いただくことができます。

#### ©MEF2021 バーチャルブースツアーリーダー

田中 秀治様 (MEF 組織委員会 委員長)

三宅 亮様 (同 副委員長)

桑野 博喜様 (MEF インターナショナルアドバイザー委員会 委員長)

江刺 正喜様 (同 副委員長)

神永 晋様 (同 副委員長)

小林 直人様 (同 副委員長)

短い時間ながら、関連の技術トピックスや業界秘話などが、各ツアーリーダーより引き出されてまいります。参加者とのインタラクティブな会話に、大いにご期待下さい。

その他の詳細情報については、逐次公開して参ります。次回のご案内にご注目いただければ幸いです。

### BBL Exhibitor Presentation/BBL Virtual Booth Tour はランチを召し上がりながらご参加ください

出展者プレゼンテーション (3 回のうち 2 回) やバーチャルブースツアーの時間帯は、日本時間のランチタイムです。MEF では、BBL (Brown Bag Lunch: 茶色の紙袋に入れたお昼ご飯) Presentation/BBL Virtual Booth Tour と称します。お昼を食べながら、出展者セミナーを聞いたりブースツアーを見物できたりするのは、オンラインならではのと言えます。ランチを取りながら質疑などの会話も交わして頂けますようお願い申し上げます。

## ●出展社・スポンサーハイライト Part II

参加を決定された各社の概要ならびにハイライトを公開して参ります。MEF2021 ご参加の事前情報としてご活用下さい。数字は掲載順の通し番号となります。

### スポンサーハイライト 3：アドバンテック（\*前回の訂正版となります）

アドバンテックは、半導体、MEMS、パワーデバイスなどの用途で使用されるテスト用のベアウェーハ（Si、サファイア、石英、SOI、EPI、SOS、GaN、InP、Ge など）、膜付きウェーハ、パターンウェーハの提供を行っています。

### スポンサーハイライト 4：ズース・マイクロテック/兼松 PWS

独 SUSS MicroTec は、半導体製造の中間工程/後工程向けのウェーハプロセス装置（マスクアライナ、コータ & デベロッパ、ウェーハボンダ）を提供しています。300mm ウェーハまでの半自動装置および全自動装置をラインナップしています。新たに、インクジェット・プリンタの提供を開始しています。

MEMS、LED、パワーデバイス、先端パッケージング、3次元積層デバイス向けのフォトリソグラフィやウェーハ接合、仮貼り合わせ/剥離について、プロセスならびに装置導入のご相談に柔軟に対応可能です。

### スポンサーハイライト 5：イノテック

イノテックでは、半導体ウェーハテストで培ったノウハウをもとに、ユーザー各位のデバイステストに関わる課題解決に向けたトータルソリューションを提供しています。

MEMS デバイス・テストハンドラは、ユーザーのご要望に柔軟に対応し、開発用の半自動機から量産用の全自動機まで共通プラットフォームでのテスト環境を用意しています。

MEMS デバイス・テストハンドラ、テスタおよびテストプログラムなど、デバイステストに関わるトータルソリューションの提供により、MEF2021 の来場者・ユーザー各位が抱える課題解決をサポートします。

編集：稲子みどり（MEF 委員）

参加登録は[こちらから](#) プログラムスケジュールは[こちらから](#) お問い合わせ：[mef\\_2021@semiconportal.com](mailto:mef_2021@semiconportal.com)



## MEF 2021 Exhibitor/Sponsor Highlight Part II

### MEF2021 exhibitors and sponsors are almost decided Plan for virtual booth tour steadily in progress

MEMS Engineer Forum (MEF) is imminent. It's the month of the event, and almost all exhibitors and sponsors has been decided.

Meanwhile, the executive committee and secretariat are currently preparing for the first plan of MEF virtual booth tour. In order to bring vitality to the online exhibition, the intention is to introduce the exhibition contents of each company from the perspective unique to MEF and share the live feeling with the tour participants.

Today, we will announce 6 tour leaders have decided as follows. They are our wonderful authorities who have contributed to the development and operation of MEF. Tour participants will be free to choose their desired tour.

©MEF2021 Virtual Booth Tour leaders

Shuji Tanaka (Chair, MEF Organizing Committee)

Ryo Miyake (Vice Chair, MEF Organizing Committee)

Hiroki Kuwano (Chair, MEF International Advisory Committee)

Masayoshi Esashi (Vice Chair, MEF International Advisory Committee)

Susumu Kaminaga (Vice Chair, MEF International Advisory Committee)

Naoto Kobayashi (Vice Chair, MEF International Advisory Committee)

Even though in a short time, related technical topics and inside story will be drawn from each tour leader. Please look forward to the interactive conversation with the participants/exhibitors.

Other detailed information will be released one by one. We hope you will pay attention to the next announcement.

### BBL Exhibitor Presentation/BBL Virtual Booth Tour-Bring your lunch and join the session

MEF Exhibitor Presentation and Virtual Booth Tour is scheduled during lunch time in Japan time. We call the Brown Bag Exhibitor Presentation/Brown Bag Virtual Booth Tour. Please prepare your "Brown Bag" lunch with you, join the session, eating lunch and communicating with other participants and exhibitors.

## ●Exhibitor/Sponsor Highlight Part II

We will publish the outline and highlights of each company that has decided to participate. Please use it as advance information for participation in MEF2021. The numbers are serial numbers in the order of publication.

### **Sponsor Highlight 4 : SUSS MicroTec/Kanematsu PWS**

SUSS MicroTec provides wafer process equipment (mask aligners, coaters & developers, wafer bonders) for intermediate / post-processes of semiconductor manufacturing. They have a lineup of semi-automatic equipment and fully automatic equipment up to 300 mm wafers. Also, they are launching a new inkjet printer.

SUSS MicroTec can flexibly respond to consultations on processes and equipment regarding photolithography, wafer bonding, temporary bonding / peeling for MEMS, LEDs, power devices, advanced packaging, and 3D laminated devices.

### **Sponsor Highlight 5 : INNOTECH**

INNOTECH provides total solutions for solving problems related to device testing for all users, based on the know-how cultivated in semiconductor wafer testing.

MEMS device test handler flexibly responds to user requests and provides a test environment on a common platform from semi-automatic machines for development to fully automatic machines for mass production.

By providing total solutions related to device testing such as MEMS device test handlers, testers and test programs, INNOTECH supports MEF2021 visitors/users to solve their problems.

Editor: Midori Inako

[Click here](#) for online registration    [Program Schedule](#)    Contact: [mef\\_2021@semiconportal.com](mailto:mef_2021@semiconportal.com)